

Leistungsprofil (Kurzübersicht)

PCB - Art	HDI, SBU, Rigid, Rigid-Flex, Flex, IMS
Qualitätsanspruch	IPC A 600 / Klasse 3
Lagenanzahl	derzeit bis 30 Lagen
PCB - Thickness	0,5mm – max.5mm
Material	FR4 / PI / IMS
Materialqualitäten	Standard / Hoch-TG / Hochfrequenz
Kupferstärken	von 5 – 400µm
Bohrungen	DK / Blindvia / Buriedvia / Stacked Hole / Backdrill / NDK
Plugging	entsprechend IPC 4761 V - VII
Galvanik	entsprechend IPC 6012 Klasse 3
Stopplack / Drucke	Vorhanggießverfahren / Siebdruck
Oberflächen	ENIG / ENEPIG / HAL / ch. Sn / galv. Au / ISIG
Kontur	Fräsen / Ritzen
Digitalanwendungen	Fertigung von PCB mit Impedanzprotokoll
Zertifizierung	ISO 9001-2015 / ISO 14001-2015
UL 798	E116354 (USA/Canada)
Sonderanwendungen	Wir erwarten Ihre Anforderungen!